

中華民國專利證書

發明第 I 626670 號

發明名稱：能提升焊接效果的堆疊式固態電解電容器及其製造方法

專利權人：鈺邦科技股份有限公司

發明人：陳明宗、林建瑋

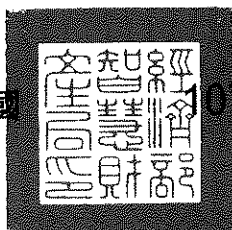
專利權期間：自2018年6月11日至2036年5月19日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國



107

年

6

月

11

日

